

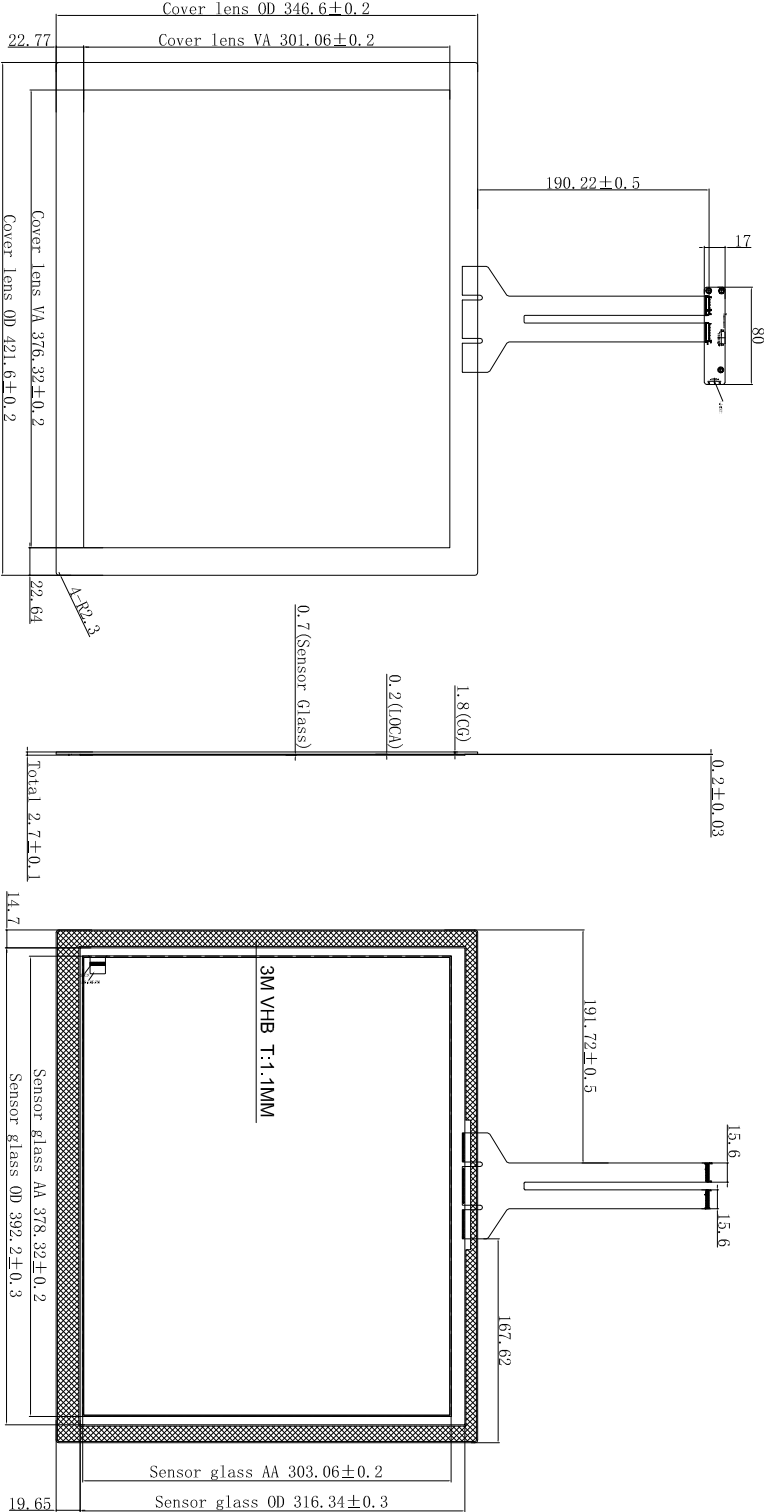
REV	MARK	HISTORY	DATE	NAME
REV.0	—	—	2014.07.21	JSY



正视图

侧视图

背视图



由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作

技术参数:

- TP结构: G+G;
- TP类型: COB; IC选用: ILI2302, 通道数: 44*35
- 工作电压: 3.3V-5V
- 透光率: ≥85%
- 表面硬度: 6H以上
- 工作环境: -10℃~+60℃, ≤85%RH
- 储存环境: -10℃~+65℃, ≤85%RH
- 未注尺寸公差按±0.2mm
- 产品符合RoHS标准.

Touch Module Build Stack

TOP		
—	Cover lens	1.8 mm
—	adhesive	0.2mm
—	ITO	
—	Sensor glass	
—	ITO	
BOTTOM		0.7mm

AC-1057-19.0 工程图

SHEET	UNIT	SCALE	1st ANGLE PROJECTION
1 of 1	m m	1 : 1	

DESIGN	DATE
JSY	2015.07.21